EP 13283

Patent Abstracts of Japan

EUROPEAN PATENT (

Docket # 3442 Inv. T. Kawase et al. SN: 08/843,124

PUBLICATION NUMBER

60210599

PUBLICATION DATE

23-10-85

APPLICATION DATE

03-04-84

APPLICATION NUMBER

59066297

APPLICANT: NEC CORP;

INVENTOR:

TSUJI TSUTOMU;

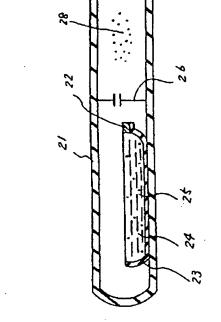
INT.CL.

C30B 31/04 H01L 21/02 H01L 21/208

TITLE

METHOD FOR GROWING

SEMICONDUCTING GAAS CRYSTAL



ABSTRACT :

PURPOSE: To obtain a GaAs ingot crystal having a uniform C concn. over the whole crystal by doping a composition consisting of Ga, As and a very small amount of C with a controlled amount of oxygen and by crystallizing a GaAs ingot.

CONSTITUTION: A reaction tube 21 is heated to ≥1,250°C so as to melt Ga-As melt 24 and powdery C25 filled into a boat 23, and As vapor is generated by heating powdery As 27 to 610°C. The temp. of the melt 24 is then reduced to 1,050~1,200°C from the side of a seed crystal 22 to grown GaAs ingot crystal little by little. This ingot crystal has ≥4×10⁷Ω.cm specific resistance and contains 1×10¹⁵cm⁻³ Si, 1×10¹⁵cm⁻³ C and 3×10¹⁶cm⁻³ oxygen as impurities. Even when similar conditions during ion implantation are applied to all of crystal substrates obtd. by slicing the ingot crystal, ion implanted layers having the same free electron concn. can be formed with high reproducibility.

COPYRIGHT: (C) JPO

四公開特許公報(A)

昭60-210599

@Int_CI_4

激別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)10月23日

C 30 B 31/04 H 01 L 21/02 21/208

6542-4G 7168-5F

7739-5F 客在請求 未請求 発明の数 1 (全 4 頁)

図発明の名称 半絶緑性GaAs結晶の成長方法

> ②特 顧 昭59-66297

頤 昭59(1984)4月3日 28 ₩

砂発 明

カ

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目33番1号

⑪出 関 人 日本電気株式会社

砂代 理 人 弁理士 内原

1. 名明の名称 半伦铁性 GaAs 新品の成長方法

2. 特群研収の処置

GaAs インゴット新鉛の成長に祭して、Ga,As 及び改革のじからなる触成物に制御された量の触 巣をドープしてUaAs インゴット結局を成長させ ることを特成とする半絶縁性UaAs 新品の成長方。 ik.

3. 名明の計劃な説明

(産業上の利用分野)

方法に関するものである。

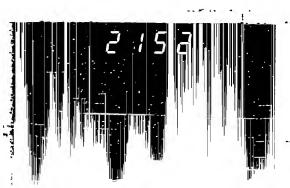
(従来技術)

電子や横回路などの結晶点板として使われる。と 📝 ヤ8などで生じた茂いドナー単位密度以上になる

れらの半身体装置にかいて、半地は虹UaAs 結品 丛积红胞勤繁子,父勤太子,配额金属文艺を绝越 分准する役割を果している。このために半絶は性 UaAs 站島に要求されている比低抗は10 Ta-cm 以上とされている。

不純物を意図的に添加せずに成長したGaAs イ ンゴット結晶では、結晶を成長させる際に用いる 石头るつぼや、UaAs の原料であるUa ヤAs など から他入するSiPSなどの不純物による内央は起 けられなく、これらの不純物は少なくとも10% cm⁻³ 以上、多い場合には10¹⁷cm⁻³ 程度含まれ ている。これらSi やSはGaAs析品においてはい ドナー不純物単位を形成するために、低低抗のN 形UaAs 結晶しかできない。

本発明は単色緑性 GaAs インゴット結晶の成長! かって、そこで、従来は触起のSi や8々どによる浅い ションドナー単位を確信して商业抗化すべく、 GaAs イ ンゴット結晶の成長に励して、伏いアクセプタ単 半絶縁性 GaAs インゴット結晶は、UsAs 電界、空間位を形成する Cr. を意図的に毎加していた。この 幼牝トランジスタ,GaAs 東韓回路、さらには光 。 ときのCr 裕加をはCrによる補償中心の密度がSi



より代する必要があった。このCr 応加量は、Cr の偏角係収が 6 × 10⁻⁴ と極めて小さいので、シード側はどCr 応度が低くなることを考論して戻める必要があり、政治は過剰な低のCr を極加していた。

(従来技術の問題)

しかしながら、このような極めて小さな幅析係 故を有するUrを展出して後いドナー単位を抽情 する方法には、次の知識があった。すなわち、イ ンゴット結晶から切り出したUzAs 結晶単板では、 その切り出し何とによってUrの度が異なるとと である。別な表現をするとUrの過剰なむ度が UzAs 結晶単板ごとに異なることは避けられなかった。従って、このような結晶無板のすべてで向 一の自由電子が度を得るためには、例えば、Si のイオン作人を行なう時に、Urの利利の程度に 応じて注人条件を設定しなければならない切わし さがあった。

(会財の目的)

本品明の目的は、上記の問題を解析するととに

より、インゴット結晶から切り出した結晶基似の すべてに、不純初のイオン社人条件として同一の 社人条件を必用しても同一の目出版子程度を再現 社及く得ることのできる半地縁性UaAs 結晶の成 長方法を提供することにある。

(発明の構成)

本発明の半色核性UaAs 結晶の成長方法は、 UaAs インゴット結晶の成長に除して、Ua,As 及び微鏡のじからなる触成物に、胡伽された低の 餓業をドープしてGaAs インゴット結晶を成長させることから構成される。

(本発明の原理)

次に、本発明の目的たる自由電子減度の制御の 方法とその以理について説明する。

削起のSi,S などの改いドナー不秘物によるい位をNo , 意図的にドープしたじによる扱いアクセプタ不純物、酸素による味いドナー不純物による単位者度をそれぞれ NA, Noo とし、さらに動作用を形成すべくドープしたSn などによるドナな位置度をNo'すると、形成された制作物の事子科

RING ELLESER.

$$n = N_0' = (N_A - N_0)$$
(1)

で扱わされる。現在の転船以及技術ではNo \pm 5 \times 10 11 cm $^{-3}$ 以下に押えることができ、このNo の人名さはNo'の $1\sim3\times10^{17}$ cm $^{-3}$ に比べると用税できるから (1) 式は

(2)式からわかることはロを閉避する代はNAを相如する、下でわち扱いアクセプタのじのおぼを胡如するとはいことである。C以外代Mg,Be,Mn などもおえられるが、GaAs に対する場所係ははじが0.8で1に減る近い。従ってじ代はじてなどとは近ってインゴット時間の政政方向に対しても均一に取り必まれる构成がある。

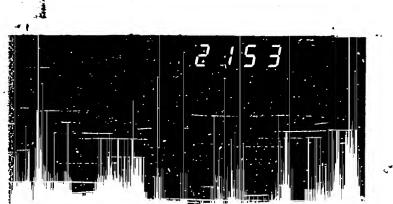
次に、じお児の朝金社についてかべる。じの時点は別比で3000で以上で、UaAs の触収物中には対応で、かつ、副政初中に存け込む後の初卵が現実には収載であった。しかし、UaAs 初品中に取り込まれるじのお医が原素の身によって制御さ

れるという発見に从づいて制足の問題であるじ成 度の制御性の低さを解決できることがわかった。 このことを第1図(a),(b)を用いて税明する。少 1 図(a)は触成物中の破棄のモル比を機能に、納 品中に取り込まれた酸素の程度を解他に示したも ので、射1図(b)はUaAs 結晶に取り込まれた成 素の高度に対応してUaAs 結晶に取り込まれたで の程度を示す結果である。第1図(a),(b) から、 いはAs 結晶中のじの制度は、触成物中の飲業のモ ル比で制御されることがわかった。

(夹条约)

みに、本党明の実施例を図面をお照して説明する。

外2図は本発明の一変施例に用いられる成長炉の製部を示す前面図である。この成長炉は、石英製の反応数21の一方の側に、枠結晶22とAs2Osを含むUsAAsの融成物24と、放電の粉末C25を入れた熱合成法別化メロン製のボート23を配加し、拡散パリア26をへだてて反応数21の他方の側に粉末As27を届いたボート成長法の炉で



構成される。初米C25の単はUa,As の助政物に対し150 wt. ppm 程度以上、初来As27の登は 此が中にAs の平衡蒸気比が存存できる程度のは であればたい。なか、As2U。として必須した数 素の計は、本実施例ではモル比で1.85×10⁻⁶ で ある。

まず、ポート23代人れたUa,As の配放物 24と粉末C25が高融するように1250C以上 に反応報21を加熱し、さらに粉末As27を610 でに加熱して、As 滅気28を発生させる。次に、 触成むの程度を仲積品22弾から1050~1200 でに下げてUaAs インゴット結晶を少しずつ成長 させる。

このようにして成長したUaAs のインゴット結晶は、比似抗が 4×10 ²Qーcm 以上ものり、不純粉解度としては Si が 1×10 ¹⁵ , Cが 6×10 ¹⁶ cm⁻³, 酵素が 3×10 ¹⁶cm⁻³ であった。また1 だ近い C の似折係数を反映して C のね度はインゴット結晶の成長方向に均一に分布していた。

その結果、本実施例になるGaAs インゴット結

として同一の住人条件をお出しても同一の自由電子公尺を再現性以く得ることのできる半絶縁性 UaAs 動品の版長方法が行られる。

4. 図面の間単な説明。

第1回(2),(b)は本発明におけるお農物の方法の原理を思明するための特性は、第2回は本発明の一実施例に用いられる民長がの製部を示す時間図である。

21……反応行、22……粉結品、23……ポート、24……As₂U₃ を含むUa,Asの納畝行、25……初末U、26……鉱取パリア、27…… 初末As、28……As 辞机。

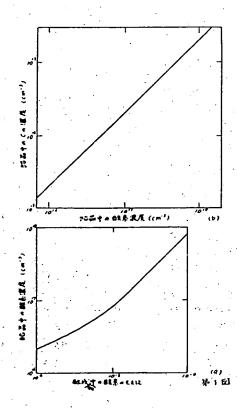
代牌人 光理士 內

品から切り出した結晶な数のすべてに対して、向一のイオン住人条件を適用してもすべて同じ自由 取子費度をもったイオン住人数を再現性良く得る ことができた。

なか、本名男にかける初めされた状の飲業のドープ方法としては、実施例で述べたAsiOs を用いる方法の他に、被業を直接に反応な内に多入する方法、あるいはGaiOs を用いる方法などがあるが、破業のドープ方法によって本発明が別約されることはない。また、実施例で用いたポート成長低のみならず引き上げ法に対しても本発明が適用できることはいりまでもない。

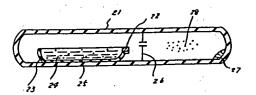
(発明の効果)

以上、計制説明したとかり、本発別によれば、 Ga,As 及び低量のでからなる融成物中に、制め された最の酸素をドープしてGaAs インゴット結 品を成長させることにより、インゴット結晶全体 にわたりで食度が当一であるGaAs インゴット結 晶が得られるので、インゴット結晶から切り出し た結晶高数のすべてに、不純物のイメン注入条件









第2回

